

工業技術研究院生醫與醫材研究所

FY113 科專產學研合作 意願回覆表

● 單位名稱：\_\_\_\_\_

● 計畫聯絡人：\_\_\_\_\_

➤ 電話：\_\_\_\_\_

➤ Email：\_\_\_\_\_

● 本單位有意願洽詢下列計畫（請勾選）。

一、分包研究項目

(一) 科技專案計畫：癌症精準診斷與動態監測技術開發計畫

腫瘤伴隨診斷與多標的分析技術

(二) 科技專案計畫：高值組織修復材料技術開發計畫

韌帶重建動物試驗研究

(三) 科技專案計畫：生醫晶片前瞻技術及系統開發計畫

巴金森氏症數位治療裝置開發與驗證

電刺激促進組織修復參數研究

(四) 科技專案計畫：新世代癌症暨免疫治療生物藥品開發計畫

血癌病患之 CD19 CAR-T 細胞生產

(五) 科技專案計畫：次世代醫療器材關鍵技術開發與應用計畫

脊椎內視鏡手術與椎間盤修復評估

(六) 科技專案計畫：全齡健康之創新治療產品開發驗證計畫

智慧彈性護膝原型臨床評估

關節炎復健運動數位課程與使用者介面設計

(七) 科技專案計畫：創新前瞻技術研究計畫

骨板雛型品動物試驗研究

- 敬請勾選您是在何處得知此訊息，以利承辦單位作為日後作業之參考，謝謝您！

工研院網站     公協會網站     書面通知

其他管道，請說明： \_\_\_\_\_

註：有意願洽詢之單位請填寫意願回覆表，請於 113 年 2 月 23 日前以 mail 或 fax 回覆予聯絡人:李小姐，傳真: 03-5910314、e-mail: [TinaLee@itri.org.tw](mailto:TinaLee@itri.org.tw)、電話: 03-5912898。【請優先以 mail 聯絡，我們收到後將盡快處理，謝謝】